

封面樣本
Sample of Cover

國立清華大學
National Tsing Hua University

封面版面配置為標準：上下各 2.54 公分(cm)
左右各 3.18 公分(cm)
校名、碩博士論文均置中，24 號字(pt)、標楷體(Times New Roman)、1.5 倍行高(line spacing)

碩士論文/博士論文
Master's Thesis/Doctoral Dissertation

磊晶矽鍺合金 OOOOOO
Epitaxial SiGe alloy OOOOOO

題目置中，20-18 號字(pt)、標楷體(Times New Roman)、1.5 倍行高 (line spacing)

系所別、學號、研究生、指導教授，左縮排 1.7 公分，18 號字(pt)、標楷體(Times New Roman、1.5 倍行高 (line spacing)

系所別：半導體研究學院 碩士班 ○○部

Dept./Grad. Inst. : OOOO

學號 Student ID. : OOOOO

研究生 Author : 畢OO Albert OOOOO 指

導教授 Advisor : 巫OO Nikola OOOOO

如果題目、系所別太長，學生可自行調整字體大小、行高，但校名及碩(博)士論文中、英文字體大小及行高不變。

論文審定完成年月置中、18 號字(pt)、標楷體(Times New Roman、固定行高 24 點 (line spacing)。

中華民國一一四年六月
June 2025

書背樣本
Sample of the Spine

校名、系所名、碩士/博士論文、論文題目、研究生姓名均為中文，標楷體、12 號字(pt)。畢業學年度阿拉伯數字為 Times New Roman、12 號字(pt)。書背上下留邊 2 公分(cm)、所有文字由上而下直式書寫、置中。

國立清華大學
半導體研究學院

碩士／博士論文

磊晶矽鍺合金○○○○○

畢○○

113

2cm

2cm